PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-326069

(43) Date of publication of application: 22.11.2001

(51)Int.Cl.

H05B 33/04 C23C 14/06 C23C 14/08 G09F 9/00 H01L 21/316 H01L 21/318 H05B 33/10 H05B 33/12 H05B 33/14 H05B 33/22

(21)Application number : 2000-141177

(71)Applicant: IDEMITSU KOSAN CO LTD

(22)Date of filing:

15.05.2000

(72)Inventor: HOSOKAWA CHISHIO

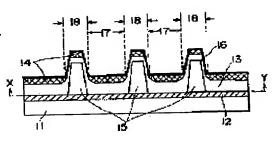
SHOJI HIROSHI

(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT AND MANUFACTURING METHOD OF THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electroluminescent element with high insulation property between elements, good sealing property, fine patterning, and uniform luminous property.

SOLUTION: The organic electroluminescent element comprises a luminous element 17 having an organic layer 13 including a luminous layer interposed between a lower electrode 12 formed on a substrate 11 and an opposing electrode 14, and a non-luminous part 18 with an interlayer insulation film 15 formed on the substrate and the lower electrode 12, and a moistureproof layer 16 at the outer surface of the non-luminous part.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-326069 (P2001-326069A)

(43)公開日 平成13年11月22日(2001.11.22)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ			Ť	7Jh*(参考)
H05B	33/04			H05B	33/04			3 K 0 0 7
C 2 3 C	14/06			C 2 3 C	14/06		Α	4K029
	14/08				14/08		Α	5F058
G09F	9/00	365		G09F	9/00		365Z	5G435
H01L	21/316			H01L	21/316		Α	
			審查請求	未請求 請求	表項の数15	OL	(全 12 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号

特願2000-141177(P2000-141177)

(22)出願日

平成12年5月15日(2000.5.15)

(71)出願人 000183646

出光興産株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

(72)発明者 細川 地潮

千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地

(72)発明者 東海林 弘

千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地

(74)代理人 100089185

弁理士 片岡 誠

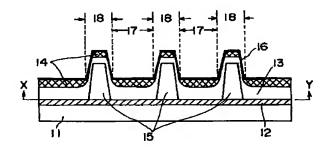
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子及びその製造方法

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 発光素子部分間の絶縁分離性が高く、かつ封 止能が優れ、パターンニングが高精細であり、発光の均 一性が優れた有機EL素子を提供する。

【解決手段】 基板11上に設けた下部電極12と対向電極14の間に、発光層を含む有機層13を有する発光素子部分17と、基板及び下部電極上にパターン加工された層間絶縁膜15が存在する非発光素子部分18とを有する有機エレクトロルミネッセンス素子であって、非発光素子部分の外表面に防湿性絶縁膜16を有する有機エレクトロルミネッセンス素子である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に設けた下部電極と対向電極の間に、発光層を含む有機層を有する発光素子部分と、前記基板及び下部電極上にパターン加工された層間絶縁膜が存在する非発光素子部分とを有する有機エレクトロルミネッセンス素子であって、前記非発光素子部分の外表面に防湿性絶縁膜が形成されている有機エレクトロルミネッセンス素子。

1

【請求項2】 防湿性絶縁膜が非発光素子部分の外表面 及び発光素子部分の外表面に形成されている請求項1に 10 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項3】 防湿性絶縁膜の水蒸気透湿度が10g/(m²・24h)以下である請求項1又は2に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項4】 防湿性絶縁膜の主成分が、対向電極に使用する材料を活性化した酸素及び/又は活性化した窒素によって酸化、窒化、又は酸窒化して形成された酸化物、窒化物又は酸窒化物である請求項1~3のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項5】 防湿性絶縁膜が、AlOx(5/4<x<3/2) で表される化合物を含むものである請求項 $1\sim4$ のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項6】 防湿性絶縁膜が、AlNy(4/5 < y < 4/3) で表される化合物を含むものである請求項 $1 \sim 4$ のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項7】 層間絶縁膜を隔てて隣接する発光素子部分が、互いに分離し絶縁されている請求項1~6のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項8】 層間絶縁膜と防湿性絶縁膜の間、及び/ 又は対向電極と防湿性絶縁膜の間に応力緩和層を有する 請求項1~7のいずれかに記載の有機エレクトロルミネ ッセンス素子。

【請求項9】 応力緩和層の材質が、ヤング率1×10 N/m 以下の金属である請求項8に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項10】基板上に下部電極を形成する工程、パターン化された層間絶縁膜を設ける工程、発光層を含む有機層を形成する工程、対向電極を形成する工程、並びに 40 非発光素子部分の外表面、又は非発光素子部分の外表面及び発光素子部分の外表面に防湿性絶縁膜を形成する工程を有する有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

【請求項11】防湿性絶縁膜を形成する工程が、水蒸気透湿度が10g/(m²・24h)以下の膜を形成するものである請求項10に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

【請求項12】防湿性絶縁膜を形成する工程が、活性化 した酸素及び/又は活性化した窒素によって対向電極に 50

使用する材料の酸化物、窒化物又は酸窒化物を形成する ものである請求項10又は11に記載の有機エレクトロ ルミネッセンス素子の製造方法。

【請求項13】防湿性絶縁膜を形成する工程が、対向電極を形成する工程の後に、該工程で形成された膜を、活性化した酸素及び/又は活性化した窒素によって酸化、窒化又は酸窒化するものである請求項10~12のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

【請求項14】防湿性絶縁膜を形成する工程が、活性化した酸素及び/又は活性化した窒素によって酸化、窒化又は酸窒化雰囲気にして、対向電極に使用する材料の膜を形成することによって、酸化、窒化又は酸窒化された対向電極に使用する材料を堆積させるものである請求項10~12のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

【請求項15】層間絶縁膜と防湿性絶縁膜の間、及び/ 又は対向電極と防湿性絶縁膜の間に応力緩和層を設ける 工程を有する請求項10~14のいずれかに記載の有機 エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

20

【発明の属する技術分野】本発明は有機エレクトロルミネッセンス素子(以下、「有機EL素子」と略記する。)に関し、更に詳しくは、高精細で、均一発光性が高く、封止性能に優れることから、特にディスプレイ用として有用性の高い有機EL素子に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、ディスプレイ用の有機EL素子の 30 開発が盛んに行われている。ディスプレイに用いる有機 EL素子には、パターンニングが高精細(精密)で、均 一発光性が高いことが要求される。

【0003】特開平3-250583号公報には、層間 絶縁膜によって、発光部分と非発光部分を備えた素子で あって、パターン精度が良好で発光の均一性の高い素子 が開示されている。また、特開平5-275172号公報には、壁状の層間絶縁膜を設け、斜め蒸着により陰極 を形成することによりラインピッチが 100μ m程度の 高精細ディスプレイが開示されている。

【0004】ところが、上記のような層間絶縁膜を設けた有機EL素子においては、層間絶縁膜を隔てて隣接する発光素子部分(画素)が、互いに絶縁され分離されていないことがあり、パターニングの精密性が不十分な場合がある。また一方、層間絶縁膜を設けた有機EL素子においては、層間絶縁膜の段差の存在によって対向電極の薄膜が分離されるため、封止性能が低下し、これによって電極が酸化、劣化し、発光欠陥(ダークスポット、ダークエリア)を発生することがある。この発光欠陥により、発光の均一性が著しく低下する。またこの封止能の低下は、電極が酸素や水分に触れるため隣接する発光

素子部分間で短絡が生じ、それらの絶縁分離性を低下させる原因にもなっている。これらの問題は、ディスプレイ用の有機EL素子としては致命的欠陥である。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の観点からなされたもので、発光素子部分間の絶縁分離性が高く、かつ封止能が優れ、パターンニングが高精細であり、発光の均一性が優れた有機EL素子を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、鋭意研究を重ねた結果、非発光素子部分の外表面、又は非発光素子部分の外表面に特定の防湿性絶縁膜を形成することによって、本発明の目的を効果的に達成することができることを見出し本発明を完成したものである。すなわち、本発明の要旨は以下の通りである。

- 〈1〉 基板上に設けた下部電極と対向電極の間に、発 光層を含む有機層を有する発光素子部分と、前記基板及 び下部電極上にパターン加工された層間絶縁膜が存在す る非発光素子部分とを有する有機エレクトロルミネッセ ンス素子であって、前記非発光素子部分の外表面に防湿 性絶縁膜が形成されている有機エレクトロルミネッセン ス素子。
- 〈2〉 防湿性絶縁膜が非発光素子部分の外表面及び発 光素子部分の外表面に形成されている前記〈1〉に記載 の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 〈3〉 防湿性絶縁膜の水蒸気透湿度が10g/(m²・24h)以下である前記〈1〉又は〈2〉に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 〈4〉 防湿性絶縁膜の主成分が、対向電極に使用する 材料を活性化した酸素及び/又は活性化した窒素によっ て酸化、窒化、又は酸窒化して形成された酸化物、窒化 物又は酸窒化物である前記〈1〉~〈3〉のいずれかに 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 〈5〉 防湿性絶縁膜が、 $A \mid O \times (5/4 < x < 3/2)$ を含むものである前記〈1〉 \sim 〈4〉のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- (6) 防湿性絶縁膜が、AlNy(4/5<y<4/3)を含むものである前記〈1〉~〈4〉のいずれかに 40記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 〈7〉 層間絶縁膜を隔てて隣接する発光素子部分が、 互いに分離し絶縁されている前記〈1〉~〈6〉のいず れかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 〈8〉 層間絶縁膜と防湿性絶縁膜の間、及び/又は対 向電極と防湿性絶縁膜の間に応力緩和層を有する前記
- $\langle 1 \rangle \sim \langle 7 \rangle$ のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 〈9〉 応力緩和層の材質が、ヤング率 $1\times10^5~\mathrm{N/m^2}$ 以下の金属である前記〈8〉に記載の有機エレクト 50

ロルミネッセンス素子。

〈10〉基板上に下部電極を形成する工程、パターン化された層間絶縁膜を設ける工程、発光層を含む有機層を形成する工程、対向電極を形成する工程、並びに非発光素子部分の外表面、又は非発光素子部分の外表面及び発光素子部分の外表面に防湿性絶縁膜を形成する工程を有する有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

〈11〉防湿性絶縁膜を形成する工程が、水蒸気透湿度が10g/(m²・24h)以下の膜を形成するもので
10 ある前記〈9〉又は〈10〉に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

〈12〉防湿性絶縁膜を形成する工程が、活性化した酸素及び/又は活性化した窒素によって対向電極に使用する材料の酸化物、窒化物又は酸窒化物を形成するものである前記〈10〉又は〈11〉に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

〈13〉防湿性絶縁膜を形成する工程が、対向電極を形成する工程の後に、該工程で形成された膜を、活性化した酸素及び/又は活性化した窒素によって酸化、窒化又は酸窒化するものである前記〈10〉~〈12〉のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

〈14〉防湿性絶縁膜を形成する工程が、活性化した酸素及び/又は活性化した窒素によって酸化、窒化又は酸窒化雰囲気にして、対向電極に使用する材料の膜を形成することによって、酸化、窒化又は酸窒化された対向電極に使用する材料を堆積させるものである前記〈10〉~〈12〉のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

〈15〉層間絶縁膜と防湿性絶縁膜の間、及び/又は対向電極と防湿性絶縁膜の間に応力緩和層を設ける工程を有する前記〈10〉~〈14〉のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

[0007]

30

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態について説明する。本発明は、基板上に設けた下部電極と対向電極の間に、発光層を含む有機層を有する発光素子部分と、前記基板及び下部電極上にパターン加工された層間 絶縁膜が存在する非発光素子部分とを有する有機エレクトロルミネッセンス素子であって、前記非発光素子部分の外表面、又は非発光素子部分の外表面及び発光素子部分の外表面に防湿性絶縁膜が形成されている有機エレクトロルミネッセンス素子である。

【0008】ここで、パターン加工された層間絶縁膜とは、基板と下部電極の上にあって、パターン加工によって層間絶縁膜が存在しない開口部で発光素子として作用する部分(発光素子部分:画素)を形成するとともに、絶縁膜として存在しそれ自体は発光素子を形成しない非発光素子部分を形成する絶縁膜である。この膜の上に、さらに有機層及び対向電極を形成すると、パターン加工

4

W

された層間絶縁膜が存在しない開口部のみが通電可能と なり、その部分にのみ精度のよい発光が得られる。この ような層間絶縁膜の存在によって、パターン精度のよい 発光が得られる。

【0009】また、その層間絶縁膜の形状は特に限定さ れるものではなく、例えば断面形状がテーパー状、垂直 断面状、逆テーパー状のものが挙げられる。本発明にお いては、これらの中でテーパー状や垂直断面状のものが 好ましく、テーパー状のものがより好ましい。また、層 間絶縁膜の膜の厚さ(高さ)は、絶縁効果を有する厚さ であればよく、通常50nm~20μmが好ましく、5 00 n m~10 μ m がより好ましく用いられる。

【0010】本発明で用いられる層間絶縁膜の材質につ いては、絶縁体であって、高精細パターンニングが可能 な材質であればいかなるものであってもよく、例えば、 種々の絶縁性ポリマーや絶縁性酸化物、窒化物などが挙 げられる。好ましい絶縁性ポリマーの具体例としては、 ポリイミド、フッ素化ポリイミド、ポリオレフィン、ポ リアクリレート、フッ素系ポリマー、ポリキノリンなど が挙げられ、また好ましい絶縁性酸化物、窒化物として は、AlOp (1/2<p≦3/2)、SiOq、フッ 素添加Si0a(1<a<2),Si₃ N. などが挙げら れる。

【0011】また、層間絶縁膜の材質については、低吸 湿性のものがより好ましい。具体的には、ASTM-D 570法で測定したときの吸湿能力が 0.5質量%以 下が好ましく、吸湿能力が0.1質量%以下のものが特 に好ましい。吸湿性が高い層間絶縁膜は、素子作製中に 混入した水分が滲みだすことにより、有機EL素子の電 極を酸化、劣化させ、発光欠陥(ダークスポット)など が生じる原因となるからである。このような低吸湿性層 間絶縁膜の材質としては、フッ素系ポリマーやポリオレ フィンなどを挙げることができる。また、上記の層間絶 縁膜の吸湿性を向上する手段として、層間絶縁膜が吸水 剤を含有してもよい。この吸水剤によって、前記した素 子が保有する水分の他に、外部より侵入する水分をも吸 着することにより、電極を含む素子構成材料の酸化によ るダークスポットやダークエリアの発生を抑制でき、有 機EL素子の発光面の均一性を維持する効果がある。こ こに用いる吸水剤は、水分を吸着する材料であれば特に 40 限定されないが、吸水量が多く、一度吸着した水分を放 出しにくい性質を有しているものが望ましい。このよう な吸水剤の形状は、特に限定されるものではないが、粉 状のものが吸着面積が大きく吸水能が高い点で好まし い。また、吸水剤の平均粒径としては、0.03~2μ mのものが吸水性能を高める上で好ましく、平均粒径が $0.1\sim 2~\mu$ mのものが更に好ましい。層間絶縁膜にお ける吸水剤の含有量は、吸水剤の種類や粒径等に依存す るので特に限定されないが、一般に1~90vol%が 好ましく、 $10\sim30$ vol%がさらに好ましい。1 v 50 エッチングの速度が大きい溶媒を用いることが好まし

o 1 %未満では水分を吸着する効果が不十分になる場合 が有り、90vol%を超えると層間絶縁膜のパターニ ング精度が低下する場合があるからである。さらに活性 処理や脱水処理をした吸水剤が吸水能が高い点で好まし

【0012】本発明において使用できる吸水剤の具体例 としては、シリカゲル、ゼオライト、活性アルミナ、チ タニア、ケイソウ土、活性炭、半水石膏、五酸化リン、 過塩素酸マグネシウム、水酸化カリウム、硫酸カルシウ ム、臭化カルシウム、酸化カルシウム、酸化バリウム、 酸化亜鉛、臭化亜鉛、及び無水硫酸銅等の無機化合物や リチウム、ベリリウム、カリウム、ナトリウム、マグネ シウム、ルビジウム、ストロンチウム、カルシウム等の 金属及びこれらを含有する金属合金、更には、吸水性樹 脂、たとえばポリアミド、ポリイミド、アクリル系ポリ マーもしくはメタクリル系ポリマーなどが挙げられる。 これらは、一種類のみを用いても良く、あるいは二種類 以上を併用しても良い。

【0013】さらに、本発明の層間絶縁膜の材質につい ては、感光性の機能を有するものであってもよい。この 機能を保有している材料を用いると、フォトレジストを 用いることなくフォトリソグラフが可能になり、素子の パターンニング工程が簡素化される効果がある。この感 光性を付与した材料としては、この種のものとして市販 されているものを使用することができる。

【0014】本発明においては、上記層間絶縁膜は発光 素子部分を設けるようにパターン加工されたものである ことが必要である。このパターン加工の方法は特に制限 はなく種々の方法で行うことができる。代表的方法とし てフォトリソグラフを用いる方法がある。この方法で は、まず、Φ層間絶縁膜を製膜をし、次いでΦフォトレ ジストの感光及び現像を行い、その後ੴパターンニング する。層間絶縁膜の製膜は、絶縁性ポリマーを用いる場 合には、通常ポリマー溶液又はポリマー前駆体溶液を塗 布法、スピンコート法、ディピング法などにより行い、 酸化物、窒化物の場合は通常蒸着法、化学蒸着法(CV D法)、プラズマCVD法、ECR (Electron Cyclotron Rezonance) - CVD 法、スパッタリング法、ECRースパッタリング法など の方法で行う。また、フォトレジストの感光及び現像を 行うには、まず所望のパターンの精細度に適したフォト レジスト及び露光法の選定をする。露光法には、例えば コンタクト露光法、縮小露光法等がある。続いて、パタ ーンニングを行う。ここではフォトレジストが残存して いない部分をエッチング除去する。エッチング方法とし ては、溶媒により層間絶縁膜を溶解し除去するウェット エッチング法、プラズマ等により層間絶縁膜を分解除去 するドライエッチング法がある。ウェットエッチング法 を用いる場合には、基板に対し垂直方向の層間絶縁膜の い。各種層間絶縁膜に応じて、この溶媒が存在する場合は、ウェットエッチング法を用いることが、生産コストの低減や生産性の向上に繋がるので好ましい。ドライエッチング法を用いる場合には、エッチングガスの選定が重要である。ポリイミド、フッ素化ポリイミド、ポリアクリレート、ポリキノリン等のポリマーに対しては、酸素プラズマを用いてエッチングすることが好ましい。一方、フッ素系ポリマー、酸化物、窒素化合物等は、フッ化炭化ガスをして用いることが好ましたものをエッチングガスとして用いることが好ましい。フッ化炭化ガスとしては、CHF3、CF1等が特に好ましい。又、ハロゲン化ホウ素ガスを用いることもできる。

【0015】以上の様にして層間絶縁膜の作製を行うことができるが、この方法以外にも例えば、酸化物を混合したペーストをスクリーン印刷等により製膜パターン化した後、数百度で焼成して、パターン加工された層間絶縁膜を作製する方法も有効である。

【0016】本発明は、上記のようなパターン加工され 20 た層間絶縁膜が存在する非発光素子部分の外表面に防湿性絶縁膜が形成されている有機エレクトロルミネッセンス素子である。この防湿性絶縁膜は、防湿性と絶縁性とを備え持つ膜である。そしてその防湿性絶縁膜の防湿性は、水蒸気透湿度が $10\,\mathrm{g/(m^2\cdot 24\,h)}$ 以下であることが必要であり、 $5\,\mathrm{g/(m^2\cdot 24\,h)}$ 以下であることが必要であり、 $5\,\mathrm{g/(m^2\cdot 24\,h)}$ 以下であることがより好ましく、 $1\,\mathrm{g/(m^2\cdot 24\,h)}$ 以下であることが特に好ましい。防湿性絶縁膜の水蒸気透湿度が $10\,\mathrm{g/(m^2\cdot 24\,h)}$ を超えると素子構成材料の劣化を抑制できず、ダークスポットなどが発生する。 30【0017】なお、ここでいう水蒸気透湿度の値は $40\,\mathrm{CC}$ 、相対湿度 $90\,\mathrm{SC}$ におけるものであり、具体的には、 $\mathrm{JIS-Z-0208}$ (防湿包装材料の透湿度試験方法)又はこれと実質的に同じ方法によって測定できる。

【0018】上記のような防湿性絶縁膜は、非発光素子部分の外表面に存在すればよいが、この防湿性絶縁膜の防湿性(能)によって、電極が外部の酸素や水分などと接触することを防ぎ、また、層間絶縁膜内部の酸素や水分などを放出することを押さえることによって、ダークスポットやダークエリアの発生を抑制する作用をなし、発光面の均一性を保つ効果をもたらす。さらに、この防湿性絶縁膜は、その絶縁性によって隣接する発光素子部分間を絶縁し分離する作用をなし、パターニングの高精細さを高める効果をももたらす。

【0019】この防湿性絶縁膜が形成される位置については種々の態様がある。例えば、非発光素子部分の外表面全面とともに発光素子部分の外表面の全面にも防湿性絶縁膜が存在する態様が挙げられる(図1参照)。この態様は、絶縁性を高めるとともに、有機EL素子全体の防湿性を一層高める点で、特に好ましい態様である。

【0020】また、防湿性絶縁膜が非発光素子部分の外表面のうち、層間絶縁膜の外側面に位置する部分に存在する態様が挙げられる(図3参照)。このような態様では、防湿性絶縁膜の防湿性及び絶縁性が共に満たされ本発明の目的を達成でき、また防湿性絶縁膜の製造時間をより短縮できる効果がある。

【0021】また、さらに非発光素子部分の外表面のうち、層間絶縁膜の裾の部分のみに防湿性絶縁膜が形成されている態様であってもよい(図4参照)。層間絶縁膜の裾の部分が最も防湿性が劣ることが多いため、その部分に防湿性絶縁膜を集中した態様である。したがって、このような態様の防湿性絶縁膜であっても本発明の目的を達成できる。

【0022】このように、本発明の防湿性絶縁膜は、隣接する発光素子部分間を絶縁でき、層間絶縁膜の防湿性を確保できる限り、必ずしも非発光素子部分や発光素子部分の外表面の全面を覆わなければならないものではない。

【0023】なお、本発明における防湿性絶縁膜の膜厚については特に制限はなく、材料によって異なるが、通常10nm程度あればよく、例えば10nm~ 5μ mのものを用いれば目的を達することができる。

【0024】この防湿性絶縁膜の材質については、上記のように防湿性と絶縁性を有するものであれば特に制限はないが、素子の製造効率を高める観点から、対向電極に使用する材料の酸化物、窒化物または酸窒化物を主成分とする膜を用いるのが好ましい。これらは特に、活性化した酸素及び/又は活性化した窒素によって酸化、窒化、又は酸窒化して形成される酸化物、窒化物または酸窒化物が好ましい。ここでいう「活性化した酸素」や「活性化した窒素」とは、酸素原子含有ガスや窒素原子含有ガスのエネルギー準位を高め、反応性を高くしたガスである。例えば、励起状態にある、ラジカル状態にあ

る、イオン化状態、またはプラズマ状態にあるものをい

【0025】また、ここで、対向電極に使用する材料とされる金属としては、導電性が大きなもの、具体的には例えば、比抵抗が 1×10^{-1} $\Omega\cdot c$ m以下のものが用いられ、比抵抗が 1×10^{-1} $\Omega\cdot c$ m以下のものがさらに好ましく用いられる。これらの金属の代表例としては、単体としてはA1、Cu, Ag, Cr、Ta、Mg、W、Zn、Ti などが挙げられる。また合金としては、前述の金属から形成される合金、中でもA1との各種金属との合金、例えばA1:Si、A1:Ta 、A1:Li 、A1:Ca 、A1:In などが挙げられる。これらの中でも、対向電極に使用する材料がA1 又はA1 含有合金である場合が好ましい。

【0026】防湿性絶縁膜として一般に用いられるのは、これら対向電極に使用される材料としての金属単体 50 や合金の酸化物、窒化物、酸窒化物である。つまり具体

30

的には、酸化アルミニウム、酸化銅、酸化銀、酸化クロ ム、酸化タンタル、酸化マグネシウム、酸化タングステ ン、酸化亜鉛、酸化チタン、及び前記アルミ合金の酸化 物、さらには窒化アルミニウム、窒化銅、窒化銀、窒化 クロム、窒化タンタル、窒化マグネシウム、窒化タング ステン、窒化亜鉛、窒化チタン及び前記アルミ合金の窒 化物などである。そして、これらの酸化物、窒化物など の膜は正規組成でなくても良い。また必ずしも透明であ る必要はなく、黒色である不良酸化膜(正規組成よりは ずれた組成の膜)や金属微粒子を分散した酸化物膜、金 10 属微粒子を分散した窒化物膜であってもよい。これら は、黒色性の光吸収膜にすることができ、非発光素子部 分の表面に光吸収性の防湿性絶縁膜が形成されることに より発光素子または発光装置のコントラストを向上させ る効果がある。

【0027】これらの中でも、防湿性絶縁膜が酸化アル ミニウムや窒化アルミニウムを含む場合が好ましい。特 に、酸化アルミニウムがAlOx(5/4<x<3/ 2) で表される化合物を含むものである場合、窒化アル ミニウムがAlNy (4/5<y<4/3) で表される 化合物を含むものである場合が好ましい。

【0028】次に、このような防湿性絶縁膜の形成方法 としては、特に制限はないが、防湿性絶縁膜の主成分が 対向電極に使用する材料の酸化物、窒化物または酸窒化 物である場合を例にして説明すると、例えば次の方法

(1) や方法(2) が挙げられる。

【0029】方法(1)

対向電極に使用する材料を蒸着法やスパッタ法などで形 成した後、その薄膜の表面に活性化した酸素及び/又は 活性化した窒素、具体的には、例えば酸素、窒素、N O,アンモニア、またはこれらを希ガスと混合したガス をプラズマ化またはイオン化して照射または曝す方法で ある。これにより前記対向電極に使用する材料で形成さ れた膜を酸化、窒化、または酸窒化する。プラズマ形成 には各種方法があるが、マイクロウエーブ、交流、また は電磁波 (RF) などによりガスをプラズマ化するのが 簡便である。例えば、真空槽中に平行平板型電極または バレル型電極を設け、これに交流、または電磁波を印加 し、プラズマ化する方法が挙げられる。この場合のガス 圧、及び真空度などの条件は適宜選定し、酸化、窒化、 または酸窒化を行えばよいが、例えば、RF出力はO. $2 \sim 400 \, \text{mW/cm}^2$ 、真空度 $10^{-2} \sim 5 \times 10^{-1} \, P$ a の条件が好ましい。一方イオン化しこれを照射すると きには、イオンガンを用いるのも好ましい。イオンガン の方式としては、ECR型、カウフマン型などの各種方 式があり、通常照射の加速電位が10V~3KV、照射 電流が 0. 1 μ A~200mA、真空度 10 ~ 5×1 0 Paで行う。

【0030】方法(2)

対向電極を形成した後に、活性化した酸素及び/又は活 50

性化した窒素により酸化、窒化又は酸窒化雰囲気にし て、蒸着法やスパッタ法などで対向電極に使用する材料 の膜を形成することによって、酸化、窒化、または酸窒 化された対向電極に使用する材料を堆積させる方法であ る。これは、いわゆる反応性蒸着法である。この場合の 酸化雰囲気の形成方法としては、対向電極の蒸着、スパ ッタ中の真空雰囲気に微量の酸素またはオゾンを導入す る方法が挙げられる。例えば真空度が10⁻¹~10⁻¹P a となるように、酸素またはオゾンを真空槽に導入す る。酸素またはオゾンを導入する場所としては、真空槽 全体であってもよいし、基板付近または対向電極表面に 吹き付けるようにしても良い。さらに酸素、オゾンを希 ガスなどと混合して用いても良い。また酸化雰囲気の形 成方法としては、プラズマ雰囲気を形成し、この中に対 向電極に使用する材料の蒸着粒子を通過させ酸化させ、 堆積させても良い。このプラズマ形成方法には前記した ように各種方法がある。また、別の好ましい酸化雰囲気 の形成方法としては、酸素をイオン化し、これを照射し ながら対向電極に使用する材料を堆積する方法である。 ここで用いるイオンガンの方式としては、前記と同様な 方式、条件を挙げることができる。また、窒化または窒 酸化雰囲気の形成方法としては、対向電極に使用する材 料の蒸着やスパッタ中の真空雰囲気に微量の窒素やアン モニアを導入する方法であってもよい。より好ましくは 雰囲気の形成方法として、プラズマ雰囲気を形成し、こ の中に対向電極に使用する材料の蒸着粒子を通過させる ことにより窒化または窒酸化させ、堆積させる方法であ る。プラズマ化するガスとしては酸素、窒素、NO,ア ンモニアなどまたは、これらを希ガスと混合したガスが 挙げられる。また別の雰囲気の形成方法としては、窒 素、NO、アンモニアをイオン化しこれを照射しながら 対向電極に使用する材料を堆積する方法である。ここで 用いるイオンガンの方式などは、前記したものと同様で ある。

【0031】このようにして得られる防湿性絶縁膜は、 通常の酸素、窒素雰囲気で酸化などをした程度の酸化膜 などより緻密な膜が形成され、前記した特異の効果を発 揮する防湿性絶縁膜になる。

【0032】続いて、本発明の有機EL素子における基 板、電極、有機層など発光素子部分について説明する。 まず、本発明において有機EL素子の基板としては、透 明性を有するものが好ましく、一般にガラス、透明プラ スチック、石英などが用いられる。

【0033】また、本発明において下部電極について は、陰極である場合と陽極である場合があるが、例えば 下部電極が陽極である場合は、通常、導電性透明酸化物 電極を用いれば良い。具体的には、酸化In、Sn添加 酸化In、フッ素添加酸化亜鉛、酸化In-酸化亜鉛な どが挙げられる。また、下部電極を配線層と半導電性の 電極から構成することもできる。例えば半導電性電極と して各種無機半導体、有機半導体が用いられる。具体的には例えばC, DLC(ダイヤモンドライクカーボン)、ZnS、ZnSe, ZnSe、MgS、MgSSe、ポリアニリンおよびその誘導体、ポリチオフェン及びその誘導体、ルイス酸添加アミン化合物層などを用いることができる。

【0034】また、本発明における対向電極について は、陽極である場合と陰極である場合がある。例えば対 向電極を陰極とするときは、その材質はアルカリ金属含 有合金、又はアルカリ土類金属含有合金が好ましい。具 10 体的には例えば、Mg:Ag、Al:Li、Pb:L i, Zn:Li, Bi:Li, In:Li, Al:Ca などの合金が挙げられる。これらは耐食性があり、低仕 事関数である。また別の好ましい例としては有機層との 界面にアルカリ金属化合物又はアルカリ土類金属化合 物、または希土類化合物の超薄膜(膜厚0.1~10 n m)を設け、その上に前述の金属単体、合金を用いるも のが挙げられる。すなわち金属単体としてはA1、C u、Ag、Cr、Ta、Mg、W、Zn、Tiなどが、 また合金としては前述の金属から形成される合金、特に Alと他の各種金属との合金、たとえばAl:Si、A l:Ta、Al:Li, Al:Ca、Al:Inなどが 挙げられる。さらに陰極に近接する有機層中にアルカリ 金属化合物、アルカリ土類金属化合物又は希土類化合物 を添加し、電子注入輸送性を強化した後、前記、金属ま たは合金を用いてもよい。

【0035】次に、本発明における有機EL素子の有機 層であるが、この有機層の構成は特に限定されることは なく、例えば次の様な構成が挙げられる。

- ① 陽極/発光層/陰極
- ② 陽極/正孔輸送層/発光層/陰極
- ③ 陽極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/陰極
- ❷ 陽極/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送 層/陰極

本発明における有機層とは、上記の正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層を意味する。但し、発光層以外は、必ずしも有機物から形成される必要はなく、必要に応じて無機半導体材料、無機絶縁材料、その他を使用しても良い。本発明において、各層に使用する材料は特に限定されるものではなく、あらゆるものが使用できる。例えば、発光層として用いる有機材としては、ジスチリル誘導体、8-ヒドロキシキノリン系金属錯体などが発光材として有効であり、さらにポリフルオレン誘導体、ポリアリーレンビニレン誘導体なども有用である。【0036】上記有機層の形成方法としては、蒸着法、

【0036】上記有機層の形成万法としては、蒸着法、スピンコート法、バーコート法など各種用いることができる。有機化合物として分子量300~2000のものを用いるときは、蒸着法を用いる方が製膜の膜厚均一性、無欠陥性の観点より好ましく、有機化合物の分子量が2000以上であるときは、湿式法であるスピンコー50

ト法、バーコート法、スプレー法などを用いることが好 ましい。

【0037】これらを製膜方法は、蒸着法、スパッタリング法が好ましく用いられ、特に蒸着法が好ましい。本発明に使用する蒸着方法はいかなる方法でもよいが、蒸着方向を、基板面に対して直下より蒸着することがより好ましい。

【0038】次に、本発明の第二の発明について説明する。本発明の第二の発明は、前記の層間絶縁膜と防湿性 絶縁膜の間,及び/又は対向電極と防湿性絶縁膜の間に 応力緩和層を有する有機EL素子である。

【0039】この応力緩和層を設けることによって、層間絶縁膜や対向電極と防湿性絶縁膜の主に熱膨張率の相違から発生する応力によって、防湿性絶縁膜に亀裂が発生することを抑制し、防湿性絶縁膜の防湿、封止効果を維持向上する効果を示す。これにより、本発明における有機EL素子の発光の均一性を付与する効果を更に増大するものである。

【0040】ここで言う応力緩和層は、層間絶縁膜と防 湿性絶縁膜の間、及び/又は対向電極と防湿性絶縁膜の 間に存在すれば目的を達することができる。この応力緩 和層の膜の厚さは、特に制限はないが、10mm~10 μmが好ましい。また、この応力緩和層の材質として は、ヤング率が対向電極に使用する材料より柔らかい金 属が好ましく、例えば、ヤング率が1×10⁵ N∕m² (1×10 kg/m²) の金属が好ましく、6×10 ' N/m² (6×10³kg/m²) 以下の金属がより好 ましく、ヤング率が 3×10 N/m² (3×10 k g/m⁴)以下の金属が特に好ましい。ヤング率が1× 10' N/m'を超える金属の場合、応力が発生し、ダ ークスポットが拡大しやすくなり好ましくない。具体的 に好ましい材質としては、In, Pb, Sn, Sb、B i、及びこれらの合金や各種はんだを挙げることができ る。また、別の好ましい態様としては、前述の防湿性絶 縁膜と対向電極の材料の中間組成または傾斜化組成が挙 げられる。中間組成としては、対向電極材料と防湿性絶 縁膜である酸化物、窒化物などの無機化合物との混合組 成が挙げられる。また傾斜化組成としては、対向電極か ら無機化合物膜との境界において、対向電極から無機化 合物膜に移行するにつれ、対向電極の酸化の度合いが徐 々に大きくなり防湿性絶縁膜の組成に近接もしくは、同 じ組成になって防湿性絶縁膜となる形態である。

【0041】前記の応力緩和層の形成方法としては、真空蒸着法またはスパッタ法が好ましい。前記した柔らかい金属は低融点でありきわめて蒸着がし易いからである。例えば、対向電極形成工程によって対向電極に使用する材料の膜が形成された後にこれら金属を真空蒸着すれば応力緩和層が形成できる。また、別の方法としては、対向電極に使用する材料を蒸着またはスパッタしながら、徐々に酸化雰囲気または窒化雰囲気にしてゆき、

対向電極材料と無機化合物の混合組成または傾斜化組成 を形成する方法が挙げられる。徐々に酸化または窒化雰 囲気にすれば、前述の対向電極の酸化や窒化の度合いが 徐々に大きくなり防湿性絶縁膜の組成に近接もしくは、 同一組成になり防湿性絶縁膜となる形態を実現すること ができる。

【0042】徐々に酸化雰囲気または窒化雰囲気にする方法としては、前記と同様に、対向電極の蒸着やスパッタ中の真空雰囲気に微量の酸素またはオゾンを導入する量を増やしていくこと方法が挙げられる。また別の雰囲 10気の形成方法として、プラズマ雰囲気を形成し、この中に対向電極に使用する材料の蒸着粒子を通過させ酸化、窒化または酸窒化させつつ堆積させる方法が挙げられる。この場合プラズマ出力を強めていく方法を用いても良い。さらに別の方法としては、窒素、NO、アンモニアをイオン化しこれを照射しながら対向電極に使用する材料を堆積する際にイオン化加速電位を強めるか、又はイオン電流値を大きくする方法も好適である。

【0043】次に、本発明における有機EL素子については、以下の方法で効率的に、かつ経済的に製造できる。本発明における有機EL素子の製造方法は、基板上に下部電極を形成する工程、パターン化された層間絶縁膜を設ける工程、有機発光層を形成する工程、対向電極を形成する工程、並びに非発光素子部分の外表面、又は非発光素子部分の外表面及び発光素子部分の外表面上に防湿性膜を形成する工程を含む有機EL素子の製造方法である。

【0044】上記の製造方法においては、まず、基板に、通常の方法で下部電極を形成する。通常、導電性透明酸化物を蒸着法又はスパッタ法又はCVD法にて製膜 30 する。また下部電極をパターン加工する場合は、フォトリソグラフ法によって導電性酸化物膜上にフォトレジストを所望のパターンで形成し、これをマスクとしてエッチング液で導電性酸化物をエッチングし、パターン加工する方法を用いることができる。ここで用いるエッチング液としては、この目的で市販されている酸類などを用いることができる。

【0045】次にパターン化された層間絶縁膜を設ける 工程としては、その材料などにより種々の方法を選択で きるが、前記した**①**層間絶縁膜を製膜し、**②**フォトレジ 40 ストを感光及び現像し、次いで**③**パターンニング工程に より層間絶縁膜を形成すればよい。また、この方法以外 のスクリーン印刷法などであってもよい。

【0046】続いて、発光層を含む有機層を形成する。 この工程では、前記した有機薄膜の形成法を用いれば良 く、例えば蒸着法や、特開平3-250583号公報に 開示されているようにマスクを用いながら複数回蒸着す る方法などが挙げられる。さらに続いて対向電極を設け る工程を行う。この工程は前記したように有機薄膜上に 対向電極に使用する材料を蒸着またはスパッタ法で形成50

する。

【0047】次いで本発明においては非発光素子部分の外表面に防湿性絶縁膜を形成する。防湿性絶縁膜は、前記のように非発光素子部分の外表面とともにさらに発光素子部分の外表面上全面にも形成されていてもよいし、非発光素子部分の外表面の一部のみに形成されてもよい。

14

【0048】また、この防湿性絶縁膜は、水蒸気透湿度が $10g/(m^2 \cdot 24h)$ 以下であることが必要であり、 $5g/(m^2 \cdot 24h)$ 以下であることがより好ましく、 $1g/(m^2 \cdot 24h)$ 以下であることが特に好ましい。

【0049】この防湿性絶縁膜を形成する工程としては、非発光素子部分の外表面などに、対向電極に使用する材料の酸化物、窒化物又は酸窒化物を主成分とする膜を形成する工程が、膜の形成が容易である点で好ましい

【0050】そして、この対向電極に使用する材料の酸化物、窒化物又は酸窒化物を主成分とする膜を形成する方法としては、前記の方法(1)のように、対向電極に使用する材料の膜を形成する工程の後に、該工程によって形成された膜を酸化、窒化又は酸窒化する方法、あるいは前記方法(2)のように、酸化、窒化又は酸窒化すれた対向電極に使用する材料を堆積させる方法が挙げられる。

【0051】本発明においては、上記のように、対向電 極に使用する材料の酸化物、窒化物又は酸窒化物を主成 分とする膜などの防湿性絶縁膜を形成するが、その膜の 形成によって、隣接する発光素子部分が絶縁し分離され る。とりわけ非発光素子部分の外表面であって層間絶縁 膜の外側面にあたる部分は通常膜厚の薄い対向電極層が 存在するから、対向電極に使用する材料の膜を形成した 後に、該膜を強力に酸化、窒化または酸窒化すれば、当 該層間絶縁膜で隔てられた2つの対向電極は、絶縁され 分離される。本発明では、必ずしも逆テーパー断面の層 間絶縁膜を用いる必要はなく、段差断面を保有する層間 絶縁膜を用いれば、この側部外表面に設けられた対向電 極層を完全に酸化または窒化し、対向電極同士を分離独 立させることが可能となる。特にこの発明の好ましい態 様にとしては、基板上に下部電極を複数の平行電極ライ ンとして形成する工程、非発光素子部分を形成する層間 絶縁膜を複数のリブ状に形成し、該リブを下部電極ライ ンと直交させて形成する工程、発光層を含む有機層を形 成する工程、対向電極を形成する工程、非発光素子部分 の外表面、又は非発光素子部分の外表面及び発光素子部 分の外表面に対向電極に使用する材料の酸化物、窒化物 または酸化窒化物を主成分とする防湿性絶縁膜を形成す るとともに該リブの側部の対向電極に使用する材料を完 全に絶縁化し、対向電極の平行電極ラインを互いに分離 独立させる工程を少なくとも含む有機EL素子の製造方 法である。このようにすることでXYマトリックス型の 有機EL素子を製造できる。

【0052】本発明における有機EL素子の製造方法に おいては、前記製造方法の各工程に加えて、層間絶縁膜 と防湿性絶縁膜の間、及び/又は対向電極と防湿性絶縁 膜との間に応力緩和層を設ける工程を採用することもで きる。

【0053】応力緩和層を設ける方法については、前記 のように真空蒸着法またはスパッタ法が好ましく用いら れる。この場合、対向電極に使用する材料が堆積され薄 膜化された後に、応力緩和層用の金属を真空蒸着すれば 応力緩和層が形成できる。またこれとは別の方法とし て、対向電極として使用する材料を蒸着またはスパッタ しながら、徐々に窒化雰囲気または酸化雰囲気にしてゆ き、対向電極に使用する材料と無機化合物の混合組成ま たは傾斜化組成を形成する方法がある。徐々に酸化雰囲 気にすれば、前述の対向電極として使用する材料の酸化 の度合いが徐々に大きくなり防湿性絶縁膜の組成に近接 もしくは、同一組成になり防湿性膜となる形態を実現す ることができる。

[0054]

【実施例】次に、本発明を実施例によりさらに具体的に 説明するが、本発明はこれらの例により何ら限定される ものではない。

[予備実験]

(防湿性絶縁膜の組成と性質の確認1) ポリエチレンテ レフタレート (PET) フィルム上に膜厚20μmのA 1:Li合金を成膜した。次いで、これをプラズマ照射 室の平行平板型の電極の中央に配置し、真空度1.2× 30 10⁻² Pa、Ar:O₂の体積比200:75、RF出 カ92mW/cm²の条件で酸素プラズマ照射した。得 られた酸化膜をX線光電子分光装置(XPS)で分析し た結果、AlOx(x=1.30)であった。またこの 膜の水蒸気透湿度は2.5g/ (m²・24h) であっ た。

(防湿性絶縁膜の組成と性質の確認2) 確認1の酸素プ ラズマ照射の代わりに、真空度 1. 2×10⁻² Pa、A r:窒素の体積比200:60、RF出力140mW/ c m² の条件で窒素プラズマ照射した。この窒化膜はA 1 O y (y=1.22)であり、水蒸気透湿度は1.8 $g/(m^2 \cdot 24h)$ であった。

(防湿性絶縁膜の組成と性質の確認3) 防湿性絶縁膜の 組成と性質の確認1における酸素プラズマの代わりに、 O2をオゾン化して照射した。この酸化膜はAlOx (x=0.9) であり、水蒸気透湿度は $20g/(m^2)$ ・24h) であった。

(防湿性絶縁膜の組成と性質の確認4)確認1の酸素プ ラズマ照射の代わりに、真空度1. 2×10⁻² Paで酸 素プラズマ雰囲気としてアルミを蒸着させ、酸化アルミ 50

16

ニウムを堆積させた。この酸化膜は $A \mid O x$ (x = 1. 35) であり、水蒸気透湿度は1.2g/(m^{*}・24 h) であった。

【0055】 [実施例1]

リブ状層間絶縁膜の形成

厚さ0.7mmのガラス基板2上に、ITOを300μ mピッチでストライプ加工した下部電極を有する基板を 用意した。この下部電極上に、感光性ポリオレフィン系 のネガタイプレジスト (日本ゼオン社製; ZCOAT-1410) をスピンコートにてスピンナー回転数150 0rpmで35秒間回転させ製膜した。この膜厚は5. 3 µ mであった。次いでホットオーブンにて70℃、3 0分、乾燥(ベーク)した。次にフォトマスクを用い, 365nmの紫外線露光で120mJ/cm² の照射量 の露光をした。この露光パターンは幅20μmの層間絶 縁膜である感光性ポリオレフィン系のネガタイプレジス トが300μmおきに上記ITOパターンに垂直に、線 状のリブラインとして残る様にした。その後現像し、乾 燥窒素雰囲気下のクリーンオーブン中で200℃で2時 間キュアーを行い、リブ状層間絶縁膜を形成した。この リブの断面を走査電子顕微鏡(SEM)により像観察を 行ったところ、リブの段差はほぼ垂直状であった。

(2) 有機EL素子作製

上記(1)で得られた層間絶縁膜を形成したガラス基板 をイソプロピルアルコールにて3分間、超音波洗浄を行 い、更にオゾンを併用した洗浄装置にて30分間、洗浄 を行った。次にこれを真空蒸着装置(日本真空技術社 製)の基板ホルダーに装着した。真空蒸着装置のモリブ テン製の抵抗加熱ボート $\mathbf{0}$ にN, N'ージフェニルー N, N'-ビス-(3-メチルフェニル)-(1, 1' ービフェニル) -4, 4'ージアミン(以下、TPDと 略記する)を200mg入れ、これとは別のモリブテン 製の抵抗加熱ボート♥にトリス(8-ヒドロキシキノリ ノール)アルミニウム(以下、Alqと略記する)を2 00mg入れて真空槽を1×10^t torr迄排気し た。そして、まずボート ①を加熱し膜厚80nmの正孔 輸送層を成膜した。次にボート◎を真空槽から取り出す ことなく、ボート②を加熱して正孔輸送層の上にAlq からなる膜厚75nmの発光層を成膜した。さらに真空 槽を開けることなく、予め真空槽内に設けてあるA1: Li合金が入った抵抗加熱ボート3を加熱し、蒸着レー ト0. 8 n m/s で膜厚 2 0 0 n mのA 1: L i 対向電 極を製膜した。

【0056】続いて、このようにして得られた有機EL 素子をプラズマ照射室の平行平板型の電極の中央に配置 し、真空度 1. 2×10⁻² Pa、Ar:O₂の体積比 2 00:75、RF出力92mW/cm²で、酸素プラズ マを対向電極上側より照射し、前記リブの側部の電極材 料として堆積した膜を酸化した。この側部の酸化物膜を XPSで分析した結果、主成分は、組成がAlOx (x

20

40

=1.30)のアルミナであることが判明した。また、 これをSEMで観察したところ、リブの外表面をすべて 防湿性を有するアルミナが被覆していた。次いで、厚さ 0. 7mmのガラス板を用い有機EL素子上側に、封止 板を接着した。封止は不活性気体中(乾燥窒素ガス中) で、封止板の周囲を紫外線硬化性接着剤を塗布し、封止 板と有機EL素子を貼り合わせ紫外線照射して行った。

【0057】このようにして得られた本発明の有機EL 素子のラインのうち、 ITOのライン1本とAIのライ ン1本を選び、ITOを+(正)極、Alを-(負)極 として電圧7 V を印加し、パターンの精度を光学顕微鏡 下で調べたところ、ITOとAIのストライプの交差部 分だけ発光した。すなわち隣接するAlラインとは分離 独立していることが判明した。全てのA1ラインの電圧 印加を順次行い調べた結果、互いに短絡し繋がった箇所 はなく、本発明の有機EL素子の対向電極の分離パター ンニングは良好であることが判明した。同時にAlライ ンのエッジの画素の無発光化状態を調べたところ、無発 光幅は5μm以下であり、エッジも良好に規定されてい た。

【0058】〔実施例2〕有機EL素子を酸素プラズマ 照射して酸化する代わりに、窒素プラズマ照射し窒化し た以外は、実施例1と同様にして本発明の有機EL素子 を作製した。窒化の条件は、真空度1.2×10² P a、Ar:窒素の体積比200:60、RF出力140 mW/cm^²であった。窒化後のリブ側部の窒化物膜を XPSで分析した結果、主成分がAlNy(y=1.2 2) であり、また、これをSEMで観察したところリブ の外表面をすべてSiNxが被覆していた。封止板を封 着した後の有機EL素子のラインのうち、ITOのライ 30 ン1本とA1のライン1本を選び、ITOを+(正) 極、A1を-(負)極として電圧7Vを印加し、パター ンの精度を光学顕微鏡下で調べたところ、ITOとAI のストライプの交差部分だけ発光した。すなわち隣接す るA1ラインとは分離独立していることが判明した。ま た全てのAlラインの電圧印加を順次行い調べた結果、 互いに短絡し繋がった箇所はなく、本発明の有機EL素 子の対向電極の分離パターンニングは良好であることが 判明した。同時にAlラインのエッジの画素の無発光化 状態を調べたところ、無発光幅は4. 5μm以下であ り、エッジも良好に規定されていることが判明した。し たがって、このAINxは防湿性絶縁膜として機能して

【0059】〔比較例1〕酸素プラズマを照射しなかっ たこと以外は、実施例1と同様にして有機EL素子を作 製した。この素子は、ITOとAlのストライプの交差 部分以外の箇所が多数発光し、陰極の分離独立は不完全 であった。

【0060】 [比較例2] 実施例1と同様の下部電極を 有する基板上に、感光性アクリレート系のネガタイプレ 50

ジスト (新日鉄化学社製; V259) を実施例1と同様 の方法でスピンコートして製膜した(膜厚は5.3μ m)。次にホットオーブンにて70℃、30分ベークし た後、フォトマスクを用い、365mmの紫外線露光で 450m J / c m o m射量の露光をした。露光パター ンは、実施例1と同様幅20μmの層間絶縁膜である感 光性アクリレート系のネガタイプレジストが 3 0 0 μ m おきに基板上のITOパターンに垂直に、線状のリブラ インとして残る様にした。その後現像し、乾燥窒素雰囲 気下で160度、0.5時間クリーンオーブン中でキュ アーを行い、層間絶縁膜リブを形成した。このリブの断 面をSEMにより像観察したところ逆テーパー状であっ た。

【0061】その後、実施例1と同じ方法で有機EL素 子を作製した。この素子について、XPS及び断面SE Mで観察したところ対向電極材料の堆積膜が、リブの外 表面上を覆っていない箇所があった。この原因はリブが 逆テーパーの突起であるため、対向電極材料が堆積され なかったと思われる。しかし、断面をSEMで観察した ところリブの一部が逆テーパーを形成しておらず、この 個所では対向電極の堆積膜は連続していた。

【0062】次に、酸素プラズマ照射を行わずに、有機 EL素子上に実施例1と同様な方法で封止板を接着し た。得られた素子のラインのうち、ITOのライン1本 とAlのライン1本を選び、ITOを+(正)極、Al を-(負)極として電圧7Vを印加し、パターンの精度 を光学顕微鏡下で調べたところ、ITOとAlのストラ イプの交差部分だけ発光した。すなわち隣接するA1ラ インとは分離独立していることが判明した。しかし、他 のラインを選び同様な試験を繰り返し行ったところ、対 向電極が分離していないラインが多数発生していること が判明した。この不分離は一部が逆テーパーを形成して いないことが原因している考えられる。

【0063】 [比較例3] 実施例1と同様にして、素子 を製造した。ただし、平行平板型のプラズマ照射の代わ りにO2をオゾン化しA1:Li対向電極に照射した

(防湿性絶縁膜の組成と性質の確認3と同じ条件)。こ れによって、生成した酸化膜をXPSで分析したとこ ろ、AlOx(x=0.9) であった。またSEMによ る観察では多孔質の膜であった。この素子を室温で24 時間保存したものは、無発光点が多数発生した。

【0064】 [実施例3] 比較例2と同様に素子を作製 した。但し、対向電極を形成した後に実施例1と同様な 方法で、酸素プラズマを対向電極上より照射し、前記リ ブの側部の電極材料堆積膜を酸化した。この酸化物膜を XPSで分析した結果、主成分はアルミナであることが 判明した。その後比較例2と同様に封止板で封着した。 この素子のラインのうち、ITOのライン1本とAlの ライン1本を選び、ITOを+(正)極、Alを-

(負)極として電圧7Vを印加し、パターンの精度を光

学顕微鏡下で調べたところ、ITOとAlのストライプ の交差部分だけ発光した。すなわち隣接するAlライン とは分離独立していることが判明した。全てのAIライ ンの電圧印加を順次行い調べた結果、互いに短絡し繋が った箇所はなく、本発明の有機EL素子の対向電極の分 離パターンニングは良好であることが判明した。つま り、隣接する対向電極ラインの分離が不十分な箇所は、 リブの側部がプラズマ照射により完全に絶縁物化された ことが分かる。

【0065】 [実施例4] 実施例1と同様に有機EL素 10 子を作成した。この状態でリブ及び対向電極上には無機 化合物であるアルミナが被覆されていた。本実施例で は、さらにアルミナ表面上に反応性蒸着法を用いて酸化 アルミニウムをさらに蒸着させた。この反応性蒸着法で は、対向電極材料であるアルミを蒸着しつつこの蒸着物 を真空度1. 2×10^{2} Paにて形成した酸素プラズマ 中を通過させ酸化アルミニウムとして堆積させる。結果 として前記アルミナ上にさらに膜厚 0. 3 μ m の酸化ア ルミニウムの膜が防湿性絶縁膜の一部として堆積した。 この酸化アルミニウムの膜をXPSで分析した結果、主 20 成分は、組成がAIOx(x=1.35)のアルミナで あることが判明した。また、これをSEMで観察したと ころ、リブの外表面をすべて防湿性を有するアルミナが 被覆していた。このようにして得られた本発明の有機E L素子のラインのうち、ITOのライン1本とAlのラ イン1本を選び、ITOを+(正)極、Alを-(負) 極として電圧7Vを印加し、パターンの精度を光学顕微 鏡下で調べたところ、ITOとAIのストライプの交差 部分だけ発光した。また全てのAlラインの電圧印加を 順次行い調べた結果、互いに短絡し繋がった箇所はな く、本発明の有機EL素子の対向電極の分離パターンニ ングは良好であることが判明した。同時にAIラインの エッジの画素の無発光化状態を調べたところ、無発光幅 は5μm以下であり、エッジも良好に規定されていた。 【0066】 [実施例5] 実施例1と同様に素子を作成 する工程で、対向電極を製膜後に、その上に I n を 0. *

*3 μ m蒸着し、応力緩和層を形成した。次に実施例4と 同様の反応性蒸着法によって、膜厚が 2 μ mの A l O x を形成した。この素子の表面をSEMにて観測したとこ ろ、AIOxには亀裂がなかった。

[0067]

【発明の効果】本発明にかかる有機EL素子は、発光素 子部分間の絶縁分離性が高く、かつ封止能が優れ、パタ ーンニングが高精細であり、発光の均一性が優れてい る。また、さらに応力緩和層を設けた有機EL素子は、 防湿性絶縁膜の封止及び絶縁効果をさらに高めることが できる。さらに本発明の有機EL素子の製造方法は、本 発明の有機EL素子を効率的、経済的に製造できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施態様にかかる有機EL素子の概 念断面図 (非発光素子部分の外表面及び発光素子部分の 全外表面に防湿性絶縁膜が形成されている場合)

【図2】図1のX-Yに沿った断面における平面図

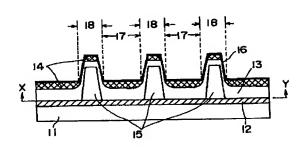
【図3】本発明の一実施態様にかかる有機EL素子の概 念断面図(非発光素子部分の外表面のうち層間絶縁膜の 外側面に位置する部分に防湿性絶縁膜が形成されている 場合)

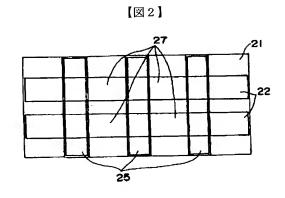
【図4】本発明の一実施態様にかかる有機EL素子の概 念断面図(非発光素子部分の外表面のうち層間絶縁膜の 外側面の裾の部分に防湿性絶縁膜が形成されている場

【符号の説明】

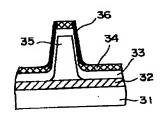
11, 21, 31, 41 12, 22, 32, 42 下部電極 有機層 13, 33, 43 対向電極 14, 34, 44 層間絶縁膜 15, 25, 35, 45 16, 36, 46 防湿性絶縁膜 発光素子部分 1 7 発光素子部分 (画素) 2 7 非発光素子部分 18

【図1】

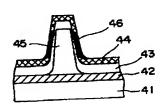




【図3】



【図4】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷ H 0 1 L H 0 5 B		識別記号	F I H O 1 L H O 5 B		テーマコード(参考) A	
	33/10 33/12 33/14 33/22		A C U M	33/12 33/14 33/22	B A Z	

Fターム(参考) 3K007 AB00 AB05 AB13 AB15 AB18

BA06 BB01 CA01 CB01 DA01

DB03 EA01 EB00 FA01 FA02

4K029 BA41 BA43 BA44 BA58 BC00

BC05 BD00 CA06 DC03 DC04

5F058 AA04 AD04 AD08 AD10 AF01

AF04 AG06 AH02

5G435 AA13 AA14 AA16 AA17 BB05

CC09 GG31 HH14 HH18 KK05